# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-93442

⑤Int.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月18日

H 02 K 11/00 H 02 P 6/02

371 P

7155-5H 8625-5H

25—5H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称

DCブラシレスモータ

野

②特 願 平1-231275

②出 願 平1(1989)9月6日

@発 明 者 今·

隆

宮城県仙台市太白区西多賀5丁目30番1号 セイコー電子

部品株式会社内

勿出 題 人 セイコー電子部品株式

宫城県仙台市太白区西多賀5丁目30番1号

会社

四代 理 人 弁理士 林 敬之助

明細書

### 1. 発明の名称

DCブラシレスモータ

#### 2. 特許請求の範囲

磁心と、その磁心に巻かれた励磁コイルと、ロータ磁石からなるDCプラシレスモータにおいて、前記励磁コイルに直列的に接続されるPTCサーミスタを備え、該PTCサーミスタと前記励磁コイルを、熱的に接合させたことを特徴とするDCプラシレスモータ。

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、DCプラシレスモータに関するものである。

## (発明の概要)

本発明は、 D C プラシレスモータに使用されている助磁コイルの保護素子 ( P T C サーミスタ) を前記励磁コイルの真下に設け、これらを結合媒 体で熱的に結合させることで、保護素子 (PTC サーミスタ) の動作を、安定にするものである。 (従来の技術)

第4図に、従来のDCプランレスモータの構造 断面図と、駆動回路図の一例を示す。

は、通常、2~10倍の電流の差があり、拘束時の 値は励磁コイル3の直流抵抗で決まる。この電流 が過大電波である。又は、回転を拘束されると、 この電波(過大電波)は、励磁コイル3に使用す るエナメル被覆の銅線の直旋抵抗で熱に変わり、 この熱はエナメル被覆を溶かし、巻き重ねられた エナメル銅線は、互いに銅が直接触れ合って、シ ョートし励磁コイル3の直流抵抗を下げ、過大電 流を大きくし最悪の場合、断線に至る。このため、 励磁コイル3には過大電波が渡れると抵抗が大き くなる。抵抗値が数オームから数キロオームの保 設素子 (PTCサーミスタ) 5 が直列に接続され ている。この保護素子 (PTCサーミスタ) 5 (以降、単にPTCサーミスタ) は素子内部、又 は外部の温度が高くなると、抵抗値が大きくなる という性質をもっているため、これに流れる過大 電流は、この抵抗値で熱に変わり素子を温める。 これらの作用でPTCサーミスタ5の抵抗値が上 がり過大電流は、この発熱とともに小さくなり、 励磁コイル3は断線から保護されていたが、実用

Cサーミスタ 5 を配置し、この両者を熱媒体 6 を介し、熱的に結合することにより問題を解決している。

## (作用)

本発明により、従来の構造における励磁コイル 3の保護素子としての、PTCサーミスタ 5 の動作の問題は以下の如く解決される。

#### (実施例)

第1図ないし第3図に、本発明の具体的な一実施例を示す。第1図には、本発明によるDCにおりてプランスモータの構造を断面図で示す。同図において、PTCサーミスタ5は、励班コイル3の4つの登録部、何れか一つ、又は隣り合った二つののののの中に配置されている。これは、第3図の中に配置されている。これは2のレイを配置にように、駅から数値を表現である。作業の工程を考えとし、東現する事ができる。作業の工程を考えとしておいるに、第3図のようにあらかしてお合な体6は、第3図のようにあらかしてお

上はPTCサーミスタ5が過大電流で高抵抗となるためには、周囲温度による影響が大きく、モータ内部に溜まった然が逃げない工夫が必要であった。

## (発明が解決しようとする課題)

このような構造を有するDCプラシレスモータは、その構造上、以下に述べるような欠点を有している。

第4図に示す従来のモータの構造では、PTCサーミスタ5と励磁コイル3は離れており、保護素子とての動作は、主に素子の自己発熱による抵抗の増大を利用するため、周囲温度の影響を受け、特にこれが低温の時、自己発熱は小さくなるため、安定して動作させることは難しい。

## [課題を解決するための手段]

前述の問題点を解決するための手段として、本発明では、助磁コイル3の保護素子としてのPTCサーミスタの作用を安定にすることを目的として、助磁コイル3とPTCサーミスタとを直列的に接続するとともに、助磁コイル3の真下にPT

よい。このPTCサーミスタ.5の上に結合媒体 6 を固定した駆動回路垄板2は、ネジ、又は熱、超 音波による溶着で、軸受けを支持するためのスリ ープ9が固定されたハウジング4に取り付けられ る。この時点では、助磁コイルが巻き付けられた 趙心8は取り付けれていない。次に、このハゥジ ング4に取り付けられたスリープ9の先端に磁心 8を接着等で固定するものであるが、この時、P TCサーミスタ5の上に固定された結合媒体6と、 助磁コイル3が密着する必要がある。このため、 結合媒体6は、駆動回路基板2と励磁コイル3に 挟まれ、組立時に磁心 8 の重さで多少つぶれるく らいの大きさが良い。あるいは組立時、磁心 8 は スリープ9の段差で止まる構造にしておけば、簡 単な治具でこれを押し付け接着等で固定すること が出来る。この場合、結合媒体6の大きさを大き くすることができ、密着度を強くすることが出来 る。結合媒体6は角柱、又は円筒形、その他の形 一状、あるいは粘性の高いゴム系の接着剤でも良い。 しかし、これを热的な結合媒体として使うために

# 特開平3-93442(3)

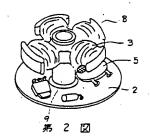
は、熱の伝導率の高いものである必要がある。更にPTCサーミスタ 5 が取り付けてある駆動回路 基板 2 には、他の回路部品も近くになるため、結合媒体 6 は電気伝導率の小さいものが良いか注意 して取り付ければ、これは絶対条件とはならない。 (発明の効果)

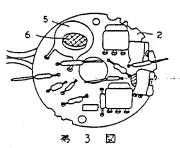
本発明により、PTCサーミスタ5と励磁コイル3は、直列的に接続され、その両者は結合媒体5を介して、熱的に強く結合し、DCプラシレスモータが拘束された時に流れる過大電流が発生する励磁コイル3の発熱を、速く、しかも確実にPTCサーミスタ5に伝える事ができる。これで、

PTCサーミスタ 5 は過大電流による自己発熱だけでなく励磁コイル 3 からも熱を受けてより抵抗が大きくなり保護素子として安定に動作する。 更に、周囲温度が低い環境で、 D C ブランレスモータを使用する場合、 不安定だった PT C サーミスタ 5 の動作をも、これで安定にすることができた。

#### 4. 図面の簡単な説明

7 7 8 8 6 4 2 9 5





第1図は本発明のDCプラシレスモータの断面図、第2図は本発明のロータ部を除いた部分の斜視図、第3図は本発明に係る回路基板の平面図、第4図は従来のDCプラシレスモータの断面図、第5図は従来からの駆動回路の回路図である。

1 ・・・ホールセンサ付1C(ホールIC)

2 · · · 驱動回路基板

. 3 · · · 励磁コイル

4・・・ハウジング

5 · · · P T C サーミスタ

6···結合媒体

て・・・磁石(ロータ)

8 · · · (ステータ)

9 ・・・スリーブ

10 . . . = - 0

11・・・トランジスタ・

12・・・トランジスタ

以上

出願人 セイコー電子部品株式会社 代理人 弁理士 林 敬 之 助

